

ニオブ接合を流れる超伝導電流と 有限電圧電流ステップの2次元磁界特性

中山 明芳* 阿部 晋** 穴田 哲夫***

Two-dimensional Magnetic Field Characteristics

of Superconducting Current and Current Steps at Finite voltage of Niobium junctions

Akiyoshi NAKAYAMA* Susumu ABE** Tetsuo ANADA***

1. 緒言

超伝導は1911年カマリン オネスにより,約4.2K以下 で水銀の抵抗値が測定できないほど小さくなるというか たちではじめて発見されている.この超伝導の特徴的な 性質としては

(i) 超伝導体内の磁束密度が零(反磁場の効果で磁束線 が超電導体の外へ押し出される)

(ii) 直流抵抗の消滅

 (iii) 超伝導体でつながれた接合間の干渉効果(超伝導 量子干渉計(Superconducting Quantum Interference Devices)というかたちで利用)

(iv) オーダパラメータにより表される超伝導状態

(v) 超伝導サンドイッチ構造での超伝導電子(クーパー 対)のトンネル効果

がある.

性質(v)について,イギリスのケンブリッジ大学のジョ セフソン氏は2枚の超伝導体で薄い酸化膜を挟んだサン ドイッチ構造で電流が流れても電位差が生じないことを 1962年理論的に予想し、この現象は翌年実験的に観測さ れている.以来この構造はジョセフソン接合と呼ばれる.

*教授 電子情報フロンティア学科

Professor, Electronics and Informatics Frontiers **准教授 電子情報フロンティア学科 Associate Professor, Electronics and Informatics Frontiers ***教授 電子情報フロンティア学科

Professor, Electronics and Informatics Frontiers

ジョセフソン接合は基本的に二端子の素子である. 超 伝導デバイス及び超伝導集積回路は,超伝導体/バリア/ 超伝導体の構造である,この2端子のジョセフソン接合 を中心的な構成素子として使い,回路的に工夫すること でこれまで種々の超伝導回路が製作されてきている.

我々のグループでは、ニオビウム金属を使った超伝導 薄膜堆積、バリア層用のアルミニウムの堆積とその自然 酸化プロセスの最適化、及びフォトグラフィーと陽極酸 化方法を使った接合部決定プロセスの改善により、実際 に超伝導二端子および超伝導量子干渉計構造を製作し、 その基本特性を測定している. さらに外部から加える磁 界に対する超伝導接合の電流電圧特性と超伝導電流の特 性を測定する新しい測定手法を開発してきている.

2. 実験

2.1 素子製作用スパッタリング装置

センサー接合の製作のためには、マグネトロンスパッ タリング装置を使う. 試料交換はロードロック室のみの 真空を破ることにより短時間でおこなうことができる. 主排気はターボ分子ポンプとドライポンプである.

2.2 磁界特性測定装置

円形コイル[ヘルムホルツコイル]を3対使い,x,y, z方向の外部磁界を生成する.パーソナルコンピュータ によりGPIB制御された直流電源によりコイルに電流を 流すと,その電流に比例して磁界が生じる.プログラム ファイルであらかじめ設定したアルゴリズムにより、外 部磁界を正確に生成することが可能となる.

3. 長方形接合

外部から磁界を加えることにより、サンドイッチ型超 伝導接合を流れる超伝導電流は変調するこのサンドイッ チ型超伝導接合の酸化膜バリア自体を横切る経路に沿っ てのゲージ不変な位相差は、バリア内部の磁界の向きに 垂直な方向に空間的に変調する. この変調周期は加える 磁界の大きさに反比例する、このようなわけで、超伝導 ジョセフソントンネル電流の変調特性から、トンネルバ リアそのものの一様性等を診断することができる[1]. こ れまで guartic polynomial 形[2,3]やx線解析のための normal-distribution-function 形[4] の接合について調べら れてきている. ただし、このような磁界特性は外部磁界 を一次元方向に走査して調べられてきているのが現状で ある.これに対して我々は2方向、3方向に外部磁界を 走査し, Ic-H(H,, H) 特性を調べることを提案していて, 実際に数値解析と、さまざまな接合形状の素子製作、実 験により測定に成功している.

2方向に外部磁界を走査したとき,接合に流れる超伝 導電流が変調される様子を,長方形の接合を例に考えて みる.図1は,長方形の接合の*I_cH*(*H_x, H_y*)磁界特性の測 定結果である.この超伝導接合が長方形の場合の*I_cH*(*H_y, <i>H_z*)磁界特性の測定結果を下の図1に示す.外部磁界に垂 直な向きに接合電流が空間変調していると考えることに より,数値解析した結果との一致は良い.実際に作製し た接合では、レジストの角が丸くなり,接合自体も丸み を帯びていることにより,特性そのものもやや実験結果 の方が丸みを帯びている.



図1. 長方形の接合の *L*-*H*(*H*_x, *H*)磁界特性の測定結果 数値解析した図2の結果との一致は良いといえる.やや 実験結果の方が丸みを帯びているのは、実際に作製した 接合の形のかどの丸みを帯びていることの反映であろう.

4. 正方形接合を流れる超伝導電流の磁界特性

図2に示す正方形の接合形状のトンネル素子接合を流 れる超伝導ジョセフソン電流と、有限電圧での共振によ る電流ステップを詳しく調べた結果を述べる.次に電流 と有限電圧の電流ステップの2次元磁界特性について述 べる.素子はマグネトロンスパッタリング法により成膜 したそれぞれ 300,5,150nm のニオビウム/アルミニウム-アルミニウム酸化膜/ニオビウムのサンドイッチ構造で ある.アルミニウム酸化膜は、アルミニウム薄膜堆積後、 酸化室で純酸素を導入して表面を酸化し形成した.図 に示す L×L=50 μm×50 μm の接合寸法は、ポジレジス トとコンタクト式マスクアライナーを使ったフォトリソ グラフィー後での溶液中の陽極酸化法で決めた.

測定は GPIB (General Purpose Interface Bus)システムで制 御された電源により電流を,最大 3000A/m の磁界を発生 させることができるヘルムホルツコイル対に流した.素 子に加える外部磁界を階段的に変化させることで2次元 的磁界特性測定をおこなった.測定は液体ヘリウム中 4.2K である.





ニオビウムの下部電極と上部電極のロンドン侵入長を λ_1, λ_2 とし、酸化膜の厚さをt_bとおくと、和d[= λ_1 + λ_2 +t_b] が 173 ん m,また、ジョセフソンの侵入長 λ_1 が 40 μ m と 求まる. L Λ_3 =1 なので、外部磁界がないときほぼ同じ 電流密度で超伝導電流が流れると仮定してよい.

接合内の点を定めたとき、そこでの下部電極と上部電 極の超伝導電極間のゲージ不変な位相差は、超伝導電極 間の位相の差の項と、接合を横切って電磁場のベクトル ポテンシャル*A*を線積分した項の4πeh倍の和である.



図3 ジョセフソン電流の2次元磁界特性

「非常に薄い絶縁膜を挟んで2つの超伝導体があると き、2つの超伝導体の間に電流が流れていても、2つの 超伝導体の間の電位差が0でありうるという現象」が、 ジョセフソンにより理論的に予言され、翌年実験により 確かめられ、ジョセフソン効果と呼ばれることになった. この現象は、言い換えると、一方の超伝導体から他方の 超伝導体へ, 電子のみならず, いわば, 超伝導電子対 (ク ーパー対) もトンネルするというわけである. サンドイ ッチ形の超伝導接合を電流が流れても、二つの超伝導電 極間に電位差は生じない. このとき, 2つの超伝導体間 に電位差なしで、いくらでも大きな電流を流せるわけで はなくて、流しうるある上限の値がある. 2つの超伝導 体を下部の超伝導体電極及び上部の超伝導体電極と呼ぶ ことにすると、この下部超伝導体電極から上部電極に向 かって、接合を電位差なしで流れる電流 i は、二つの超 伝導体電極間の「(ゲージ不変な) 位相差y」の sin に比 例し.

$i = \sin \gamma$ (1)

の関係が成り立つ. 基準となる下部の電極内の任意の点 aのオーダパラメータの位相を0(a),この点 a から垂直 に酸化膜バリアを横切って、もう一方の上部の電極内に 入り点 b を考える.その点の位相を0(b)としている.接 合面を垂直に横切る経路に沿ったゲージによらない「ゲ ージ不変な位相差y」は、

$$\gamma = \theta(b) - \theta(a) + \frac{2\pi}{\Phi_0} \int A \cdot ds \quad (2)$$

である. ここでゲージ不変な位相差yの前半は、上部電極の点 b の位相0(b)と、基準となる下部電極の点 a のオー ダパラメータの位相0(a)の差である.後半は点 a から垂 直に酸化膜バリアを横切って、もう一方の電極の点 b ま での経路に沿う電磁場のベクトルポテンシャルAの線積 分の項が入っている.さらに、上部電極の点 c と下部電 極の点 d を 4 点 abcdが長方形 abcdになるように考えて みる.このとき、経路 dcに沿うゲージ不変な位相差yの, 経路 ab に沿うゲージ不変な位相差yに対する差分∆yは、 長方形 abcdに鎖交する磁束∆Φの 2π/Φ₀倍であることに なる.数式で書くと

$$\Delta \gamma = \frac{2\pi}{\Phi_0} \Delta \Phi \tag{3}$$

である.特に,長方形 *abcd* に鎖交する磁束が磁束量子 Φ₀1個分であれば,位相の増分は 2πである.

 $i = \sin \gamma$ により,接合全体について接合内の各点で

の電流値の和をとることにより、与えられた磁界における接合を流れる電流が得られる.特別な場合として、外部磁界がなければ、この位相差は、接合内で一定で、特に $\pi/2$ のとき、最大の電流 Lが接合を流れる.この Lは接合の臨界電流値とも呼ばれる.

電磁場のベクトルポテンシャルAの周回積分はその中 を貫く磁束量に等しいので、x 方向に磁界を加えた場合 は,接合各部の位相差と電流密度はy方向に変調される. y方向に磁界を加えた場合は,接合各部の位相差と電流 密度はx方向に変調されることになる.また,その空間 変調波長は,加える磁界の大きさに反比例する.



図4 正方形接合内のジョセフソン電流分布

このように考えて得た接合電流分布を次に示す. (ϕ_{s} , ϕ_{j}) はそれぞれ接合バリア領域を x 方向および y 方向に 貫く磁束量とする. ϕ_{b} を磁束量子 h/(2e)として, (β)では (ϕ_{s} , ϕ_{j}) = (0, $0.5\phi_{b}$), (γ)では($0.5\phi_{b}$, $0.5\phi_{b}$), (δ)では(0, $0.5\phi_{b}$)である. この場合は $\gamma(O)=\pi/2$ で最大の接合電流値 をとることになる. さらに磁界を増やして, (ϕ_{s} , ϕ_{j})が (ϵ) では(0, ϕ_{b}), (ζ)では (ϕ_{b} , ϕ_{b}), (η)では(0, ϕ_{b}), σ_{c}) では(0, ϕ_{b}), (ζ)では (ϕ_{b} , ϕ_{b}), (η)では(0, ϕ_{b}) である. この 3例では, 変調周期がちょうど接合寸法になるので, $\gamma(O)の値によらず接合電流値は零である. さらに, (<math>\phi_{s}$, ϕ_{j}) は(θ)で(0, $1.5\phi_{b}$), (κ)で($1.5\phi_{b}$, 0)になると変調周期が (2/3)L になり, おおよそ $\gamma(O) = -\pi/2$ のとき特性全体からみ て 2番目に大きな極大値になる. また, (1)では(ϕ_{s} , ϕ_{j}) = ($1.5\phi_{b}$, $1.5\phi_{b}$)であるが, おおよそ $\gamma(O) = \pi/2$ において極大 値をとる.



(数値解析結果,図中の記号は一つ前の図の記号と 対応している)

正方形接合の場合,ジョセフソン電流の接合内2次元 磁界依存性は, H_x 方向のフラウンホーファーパターンと H_y 方向のフラウンホーファーパターンの積となる.この ようにして得られた数値解析結果は測定結果をよく説明 している.

次に電流電圧特性の有限電圧に現れる共振ステップ についても測定した. 図6にしめすように,電流電圧特 性において参照電圧 V_r を決めこの電圧を中心として \pm $20 \mu V の範囲の電流の最大値と最小値の差を電流ステッ$ プ高さと定義した. 図7にこの電流ステップ高さの2次 $元磁界依存性を示す. 図7において<math>V_r$ をパラメータとし て変えて測定した.



図6 有限電圧の電流ステップの測定

図7はこうして得られた電流電圧特性内の有限電圧で の電流ステップの2次元磁界特性を示している.

図8には、有限電圧での電流ステップを生じさせる共振モードの接合内の電圧分布を示す.

図(α)では鎖交磁束(φ , φ ,)=(φ , 0)であり,接合各部の 電圧 Vは位相差の時間微分に比例し,電圧 Vの定在波は 接合内のy方向に一波長あることになる.一方で図(β)で は鎖交磁束(φ , φ ,)=(0, φ ,)であり,電圧 Vの定在波はや はり磁束と垂直な方向に変調され,接合内x方向に一波 長あることになる.外部磁界とこの共振モードの組み合 わせで,実際の共振分布は成り立つ.その結果,位相差 が $\pi/2$ の領域が広がり,時間的に平均した結果,上部電 極から下部電極の向きに大きな電流が流れ,電流-電圧 特性上の電流ステップになると考えられる.

さらに、参照電圧 V_t が 0.6 mV 以上の範囲では図7よ り、共振電流ステップの磁界 $H(H_x, H_y)$ 依存性はおおよそ 等方的になるようにみうけられる.接合ジョセフソン電 流の位相速度がバリア領域の電磁波の位相速度 \overline{C} と一 致したとき共振が発生するので、図9に示すように、特 に電圧が比較的大きく空間波長が小さい領域で、最大の 電流ステップの現れる共振電圧は外部からの印加磁界の 大きさに比例する.その比例定数から、 ϵ_t をバリア層ア ルミニウム酸化膜のこの周波数領域での等価的な比誘電 率として、比 t_t/ϵ_t は 0.16(nm)と求まる.図9に共振電圧 が H>500 (A/m)の領域でやや飽和するのは、侵入長の周 波数依存性によるとされる.



図7(a-e)有限電圧での電流ステップ





0.2

0.1

0.0



0.2

0.1

0.0



図7(p-t)有限電圧での電流ステップ



 $(\alpha) \ (\Phi_{\mathcal{X}'}, \Phi_{\mathcal{V}}) = (\Phi_0, 0)$



 $(\beta) (\Phi_{\chi'}, \Phi_{V}) = (0, \Phi_{0})$



図8 共振ステップの接合内電圧分布



図9 最大電流ステップが現れる電圧の外部磁界依存性

バリアとしてはアルミニウムの酸化膜に加えて、磁性 薄膜を堆積している.この磁性薄膜の再現性のよい堆積 のためには、バックグラウンド真空度を良くする必要が ある.ベーキングのできない粗挽きドライポンプ、ター ボ分子ポンプ下側(補助ポンプ接続側)半分を除き、装 置全体が150度までベークできるようベーキングジャケ ットで覆った.スパッタリング用膜厚計の水晶振動子の 耐ベーキング温度が105度のため、通常100度で数時間 ベーキングする.ベーキング後、ドライポンプ、ターボ 分子ポンプおよびイオンポンプにより排気し、10-6Paの 良いところに装置内真空度は到達する.

スパッタリングガンは、電気的な絶縁にセラミックを 使い、リークなしで、ターゲットを水冷しつつ-300Vの 電圧を印加することが可能な構造である. スパッタリン グ用チェンバーに純アルゴンガスを約 1Pa 導入後, 300V の負電圧をターゲットに印加することにより、直流放電 が開始する. ニッケルの 90mm のターゲットを使用し, 1nm/s の堆積速度でのニッケル薄膜のスパッタリングが 可能となった、超伝導ニオビウム電極用薄膜作成も同様 なプロセスでおこない、やはり、1nm/s の堆積レートが 得られる. ニッケルをバリア領域に有する良質なトンネ ル接合を得るには至っていない. 今後の課題としては、 数nmの厚さのニッケルを含む磁性薄膜のM-H磁化特性 等の基本特性を調べ、ニッケルをバリアとする酸化膜作 成条件をさらに詳しく調べていく. 熱酸化のみでなくプ ラズマ放電酸化も試み、トンネル特性を有する素子を得 る. そののち, このニッケル薄膜をストリップライン状 に加工し、第3番目の制御電極としてトランジスタ動作 をめざして素子製作をおこなっていく予定である.なお, 図2-図9は文献[13]より引用した.

本共同研究の機会を与えてくださった神奈川大学工学 研究所および工学研究所所長,共同研究審査委員会に感 謝いたします.

参考文献

 A. Barone and G Paterno, "Physics and Applications of the Josephson Effect," Wiley-Interscience, New York, (1982)

[2]R.L. Peterson, Cryogenics, Vol. 31, Pages 132- (1991)

[3]J. G. Gijsbertsen, E.P. Houwman, B.B.G. Klopman, J. Flokstra, H. Rogalla, D. Quenter, S. Lemke, *Physica* Vol. C249, Pages 12- (1995)

[4]K. Kikuchi, H. Myoren, T. Iizuka, S. Takada, *Appl. Phys. Lett.*, Vol.77, Pages.3660- (2000)

[5]Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe, Tatsuyuki Morita, Makoto Iwata, and Yusuke Yamamoto, *IEEE Trans.Mag.*, Vol.36, Pages 3511-(2000)

[6]A.Nakayama, S.Abe, T.Shoji, R.Aoki, and N.Watanabe, *Physica* Vol. B329-333, Pages 1493- (2003)

[7]Norimichi Watanabe, Akiyoshi Nakayama, Susumu Abe, Kunimori Aizawa, J. Appl. Phys., Vol.97, Pages 10B116 1- May (2005)

[8]N.Watanabe, A.Nakayama, S.Abe, K.Aizawa, J. Appl. Phys., Vol. 97, Pages 10B116- (2005)

[9]Akiyoshi NAKAYAMA, Susumu ABE, Tetsuya SHIMOYAMA, Norimichi WATANABE, Hsu Jui-Pang and Yoichi OKABE, J.Phys.Conf.Ser.Vol. 43 Pages 1092- (2006)

[10] N.Watanabe, A.Nakayama, S.Abe, J. Appl. Phys., Vol. 101, Pages

09G105-(2007)

[11] N.Watanabe, A.Nakayama, S.Abe, et.al, J. Appl. Phys., Vol. 103, Pages 07C707- (2008)

[12] N.Watanabe, A.Nakayama, S.Abe, et.al,, J. Appl. Phys., Vol. 105,

Pages 07E312- (2009)

[13]A.Nakayama,S.Abe,N.Watanabe, J. Appl. Phys., Vol.111. Pages 113907-1- (2012)